



奇景光電股份有限公司(納斯達克代號：HIMX) 設立於2001年，為一個專注於影像顯示處理技術之IC設計公司。本公司係全球顯示器驅動IC與時序控制IC領先廠商，產品應用於電視、筆記型電腦、桌上型電腦、手機、平板電腦、數位相機、汽車導航、虛擬實境裝置以及其他多種消費性電子產品。奇景光電的其他產品並包含觸控面板控制IC、手持式與擴增實境裝置使用的頭戴式矽控液晶光閥(LCOS) 微型投影解決方案、汽車使用的抬頭顯示器、LED驅動IC、電源管理IC、監視器及投影機控制晶片、客製化影像處理晶片解決方案及提供矽智權的授權等。奇景光電亦提供數位相機解決方案，包括CMOS影像感測IC及晶圓級鏡頭，這些產品已被廣泛地應

用在手機、平板電腦、筆記型電腦、電視、網路攝影機、汽車、保全、醫療器材及物聯網等，目前員工人數約2,000人，分布於台南、新竹、台北、中國、韓國、日本與美國。

奇景光電台南總公司位於台南樹谷園區，分為一廠與二廠。



奇景新竹辦公室位於光復路2段289號(馬偕醫院斜對面)

奇景台北辦公室位於襄陽路1號(228公園對面)



相關子公司

- ◆ 立景光電(Himax Display): 成立於2004年，為一家專業的矽控液晶光閥(Liquid Crystal on Silicon) 研發、設計與製造公司。
- ◆ 恆景科技(Himax Imaging): 成立於2007年，為專業提供CMOS影像感測晶片的IC設計公司。
- ◆ 原景科技(Himax Analogic): 成立於2004年，專業提供電源管理與LED 趨動IC設計。
- ◆ 承景科技(Himax Media Solutions): 致力於液晶電視與監視器控制晶片之研發、製造與銷售。

招募窗口

職缺查詢：104人力銀行(搜尋奇景光電) / 履歷投遞：resume@himax.com.tw、104人力銀行
公司網站：www.himax.com.tw / 聯絡電話：03-5163276 / 06-5050880



| 職稱 | 工作地點 | 科系 | 工作內容 |
|--------------------------------------|--|-----------------|---|
| 數位IC設計工程師 | <input checked="" type="checkbox"/> 台北 <input checked="" type="checkbox"/> 新竹 <input checked="" type="checkbox"/> 台南 | 電子/電機工程 相關科系 | 1. Develop and implement the timing controller of TFT-LCD panel or relative 2. Digital IC design and simulation 3. FPGA verification and debugging/IP development 4. IC test pattern generation or process mass production problem |
| 類比IC設計工程師 | <input checked="" type="checkbox"/> 台北 <input checked="" type="checkbox"/> 新竹 <input checked="" type="checkbox"/> 台南 | 電子/電機工程 相關科系 | 1. SERDES CMOS Circuit Design (HDMI, DisplayPort, or USB3.0). 2. All Digital PLL Circuit Design. |
| 觸控類比IC設計工程師 | <input type="checkbox"/> 台北 <input checked="" type="checkbox"/> 新竹 <input checked="" type="checkbox"/> 台南 | 電子/電機工程 相關科系 | 1. ADC design, SAR ADC or delta-sigma ADC 設計經驗 2. Touch panel or Active pen AFE design 經驗 3. sensor design 經驗 |
| 類比IP設計工程師 | <input checked="" type="checkbox"/> 台北 <input checked="" type="checkbox"/> 新竹 <input checked="" type="checkbox"/> 台南 | 電子/電機工程 相關科系 | 1. PLL design 2. High speed receiver design (~3Gbps)/High speed transmitter design (~3Gbps) 3. eDP receiver/V-by-One receiver 4. MIPI D-PHY/HDMI Receiver/HDMI Transmitter/MHL Receiver 5. I/O (General purpose or high speed) design 6. Collaborate with the systems and applications group in the following fields: -Definition and design of IP spec. -IP test and characterization -Systems and applications testing of product -Develop production test spec and implementation methods |
| Video/Vision Digital Design Engineer | <input checked="" type="checkbox"/> 台北 <input checked="" type="checkbox"/> 新竹 <input type="checkbox"/> 台南 | 電子/電機工程 相關科系 | 1. Implement video/vision algorithms to digital systems. 2. Co-work with Algorithm Engineers to optimize power, area, and flexibility of video/vision systems. 3. System software/hardware architecture exploration and fast prototyping |
| 系統硬體設計工程師 | <input type="checkbox"/> 台北 <input checked="" type="checkbox"/> 新竹 <input checked="" type="checkbox"/> 台南 | 電子/電機工程 相關科系 | 1. 熟悉電子電路設計 2. 熟FPGA、MCU系統應用、Verilog 應用與設計 3. 具高速介面 應用與設計 5. 了解 TFT LCD 驅動原理與視訊原理 6. 具TV/Monitor/TV TCON系統硬體及韌體設計開發 7. 具 MIPI, LVDS, eDP 等相關經驗者佳 8. 具SOC IC 驗證與系統應用開發經驗 9. 熟悉Embedded FW, 8051/ARM/DSP coding, C/C++ 10. LCD驅動IC驗證、單晶片(8051)韌體撰寫、電腦控制軟體撰寫(VB)、FPGA平台開發 |
| 系統軟體設計工程師 | <input type="checkbox"/> 台北 <input checked="" type="checkbox"/> 新竹 <input checked="" type="checkbox"/> 台南 | 電子/電機工程 相關科系 | 1. 有電容式觸控韌體開發相關經驗/電容式觸控演算法開發相關經驗 2. 熟悉8051組合語言,C ,C++ ,C# 3. 有Linux/Android driver開發相關經驗/MCU(8051/ARM…)相關經驗/具相關driver開發經驗 4. 熟USB interface |
| IC系統應用工程師 | <input type="checkbox"/> 台北 <input checked="" type="checkbox"/> 新竹 <input checked="" type="checkbox"/> 台南 | 電子/電機工程 相關科系 | 1. 面板 (Mobile, Tablet) 驅動IC之規格訂定與驗證 2. IC驗證軟體開發(C++)與IC驗證系統開發 3. 客戶端手機與面板模組Design In技術支援 |
| SI/PI/EMC工程師 | <input checked="" type="checkbox"/> 台北 <input checked="" type="checkbox"/> 新竹 <input checked="" type="checkbox"/> 台南 | 電子/電機工程 相關科系 | 1. " Chip+PKG+Board" co-simulation for SI/PI/EMC analysis. 2. Co-work with system engineers and circuit designers on product Design-In tasks. 3. High-speed interface co-design, such as DDR2/3, LPDDR1/2, HDMI, VBO, eDP, MIPI, mini-LVDS, etc... 4. Generate pkg/board-level design guideline or reference design. 5. Electrical-Thermal Characterization for IC, PKG, and PCB design 6. " Chip+PKG+Board" modeling & co-simulation for pre-silicon SI/PI/EMC analysis. 7. Co-work with RD/CAD/SE for chip design-in SI/PI/EMC issue support. 8. Gbps interface SI/PI co-design and validation, such as DDR2/3, LPDDR1/2, HDMI, VBO, eDP, MIPI, etc. |
| 業務工程師 | <input type="checkbox"/> 台北 <input checked="" type="checkbox"/> 新竹 <input checked="" type="checkbox"/> 台南 | 電子/電機工程 相關科系 | 1. 1年以上IC銷售經驗或面板相關產業銷售經驗 2. 溝通協調能力佳,抗壓力強 3. 具備TP產品銷售經驗尤佳 |

